



Compound 3444

产品名称: Compound 3444

化合物类型: 吡啶改性高聚合物

外观: 浅黄色透明液体

有效物质浓度: 27%~30%

PH: 1.8~3.0

比重: 1.0~1.05 千克/升

水溶性: 与水任意比例互解

应用: 电镀用中间体，硫酸型光亮镀锡低区走位剂。加入该中间体，可以在电镀铜电镀锡以及铜锡合金上起到非常好的整平以及增光作用，还可以有效提高锡电解液的稳定性，增加电解液的耐高温性能。

使用范围: 电镀锡、电镀铜、电镀铜锡合金（如乐思 Solderex TB 可以使用）。

推荐用量: 10~30 克/升

包装方式: 25kg/桶、200kg/桶；亦可按照客户要求包装

有效期: 存放于阴凉干燥处，有效期 2 年

